

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于关联方以债务加入方式为公司借款提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 5,500 万元的综合授信额度，其中，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保 3500 万元，担保方式为提供连带责任保证。相关内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年度公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）、《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

二、进展情况

因公司发展经营需求，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请 500 万元的贷款，期限为一年，由公司控股股东、实际控制人黄昌民及其配偶王卉洲为上述贷款提供连带责任保证，全资子公司无锡德力芯半导体科技有限公司作为债务加入方自愿履行上述公司债务。

三、对公司的影响

本次子公司提供债务加入的借款合同的初始借款人为公司的控股股东（即：挂牌公司），挂牌公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次债务加入事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

四、备查文件目录

- 1、《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日